

# 銀燦晶片技術 獨步

2013-08-15 04:10 工商時報 王奕勛



銀燦科技副總經理李政逸表示，該公司 8 月正式推出高整合單通道 USB 3.0 閃存控制晶片 IS917，將帶動隨身碟市場成長。圖／王奕勛

隨著 USB 3.0 即將成為 IT 裝置主流介面，市調機構預估市場規模，將會有大幅成長率，同時 NAND Flash 記憶體單位成本不斷下降，以及高效能容量需求的擴充，如何使用目前最具備單位容量成本競爭力的 NAND 記憶體，同時發揮 USB 3.0 高速傳輸的效益，因應市場需求，將會是業界必達的目標。

銀燦科技總經理詹政鋒表示，該公司於 2012 年領先推出單通道控制晶片 IS916EN，支援新製程 21nm/19nm TLC 型的 NAND Flash，使 USB 3.0 隨身碟總成本更接近 USB 2.0，加快 U3/U2 市場轉換的速度。在 2013 年第 3 季該公司將推出內建晶振，電元的高整合晶片 IS917。IS917 除了有更高的整合度，能減少外部關鍵零件，有限降低客戶成本，同時也具更高效能。

IS917 已經獲得國內外多家知名大廠的新開案合作，預計 9 月正式量產，對該公司第 4 季業績相對有顯著提升。緊接著市場需求邁入旺季，USB 3.0 隨身碟供需

也將持續擴充產能，該公司業績與 7 月份比較將有約 3 成幅度的成長，另外隨著 IS917 問世，以及新客戶投入量產對營運可產生顯著貢獻。

副總經理李政逸說明，該公司專注於儲存控制 IC 開發，秉持專業，不斷追求進步與創新之精神，於成立 1 年內，完成 0.18um 32 位元 CPU SSD/UFD 控制 IC 開發，並依循關鍵零組件控制 IC 產品發展技術藍圖，搭配相關的技術資源，藉由公司團隊高科技研究發展，與策略聯盟的合作，建立完整產品線。進而開發出高效能，低耗電之產品，達到節省成本，滿足客戶需求，並為客戶爭取到寶貴的 time-to-market。網址：[www.innostor.com](http://www.innostor.com)。